

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司与晁阳升、湖南晶通智能装备合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶通智能装备”）合资设立晶通智造科技（湖南）有限公司（以下简称“晶通智造科技”），并于近期正式签署《有关晶通智造科技（湖南）有限公司之〈股东协议〉》。本次投资各方出资情况如下：公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 30%；晶通智能装备认缴出资 1,200 万元，占注册资本的 60%；晁阳升认缴出资 200 万元，占注册资本的 10%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次公司利用自有资金投资，金额为 600 万元，占公司 2025 年度经审计总资产的比例为 0.76%，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 2.21%，因此按照《重组办法》的规定，本

次投资活动不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事陈永刚为本次共同投资关联方晶通智能装备的有限合伙人，为本次关联交易涉及的关联方，按照《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南晶通智能装备合伙企业（有限合伙）

住所：湖南湘江新区麓谷街道岳麓西大道 2450 号环创园 C-8 栋 101/102/201/301/401

注册地址：湖南湘江新区麓谷街道岳麓西大道 2450 号环创园 C-8 栋 101/102/201/301/401

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务)；市场营销策划；融资咨询服务；社会经济咨询服务；社会调查(不含涉外调查)；市场调查(不含涉外调查)；品牌管理；规划设计管理；企业总部管理；薪酬管理服务；企业管理咨询；品牌管理；劳务服务(不含劳务派遣)；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术推广服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；融资咨询服务；认证咨询；标准化服务；公共资源交易平台运行技术服务；财务咨询；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

控股股东：-

执行事务合伙人：晁阳升

关联关系：公司董事长陈永刚、副总经理罗毅博为晶通智能装备的有限合伙人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：晁阳升

住所：陕西省延安市洛川县

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：晶通智造科技(湖南)有限公司

注册地址：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道2450号环创园C8栋101、102、201、301、401

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；电气设备销售；机械电气设备制造；专业设计服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工

智能基础软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海会通自动化科技发展股份有限公司	货币	600 万元	30%	0 万元
晁阳升	货币	200 万元	10%	175 万元
湖南晶通智能装备合伙企业（有限合伙）	货币	1,200 万元	60%	0 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资各方出资情况如下：公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 30%；晁阳升认缴出资 200 万元，占注册资本的 10%；晶通智能装备认缴出资 1,200 万元，占注册资本的 60%。具体协议内容以实际签署的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司围绕战略发展需要，从长远布局出发作出的审慎决策。标的公司晶通智造科技未来经营过程中存在一定的市场风险及经营管理风险。公司将加强对其的风险管控，持续完善内部控制流程与监督机制，最大限度防范和降低相关风险对公司的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略需要从长远出发做出的慎重决策，晶通智造科技会面临一

定的市场风险和经营管理风险。公司将加强对晶通智造科技的风险管理，进一步完善内部控制流程和监督机制，最大化地预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司整体发展战略，有助于进一步提升公司综合竞争力，对公司未来财务状况及经营成果具有积极作用。

六、备查文件

- （一）《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《有关晶通智造科技（湖南）有限公司之〈股东协议〉》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月15日